

令和 7 年 11 月 20 日

横浜市サステナビリティボンドへの投資について

株式会社テクノジャパン（代表者名：吉田 洋、以下「当社」という）は、このたび、横浜市が発行するサステナビリティボンド（横浜市令和 7 年度第 4 回公募公債（サステナビリティボンド）、以下「本債券」という）に投資したことをお知らせします。

サステナビリティボンドは、調達資金の使途が、環境課題の解決を目指すグリーンプロジェクト及び社会課題の解決を目指すソーシャルプロジェクトの双方に充当される債券です。

本債券におけるフレームワークは、国際資本市場協会（International Capital Market Association : ICMA）の「グリーンボンド原則 2021」、「ソーシャルボンド原則 2023」及び「サステナビリティボンド・ガイドライン 2021」、環境省の「グリーンボンドガイドライン（2022 年版）」並びに金融庁の「ソーシャルボンドガイドライン（2021 年版）」に適合している旨、第三者機関からセカンド・パーティー・オピニオン（Second Party Opinion : SPO）を取得しています。（SPO 発行者：株式会社格付投資情報センター（R&I））

引き続き、当社は、地域・社会や環境との共生、経済・企業との安定的な成長共有の観点から、本債券をはじめとした ESG 領域における投融資を一層推進してまいります。

<本債券の概要>

銘柄	横浜市令和 7 年度第 4 回公募公債（サステナビリティボンド）
年限	10 年（満期一括償還）
発行総額	100 億円
発行月	2025 年 11 月
利率	1.81%

<フレームワークにおける充当事業分類及び事業内容>

分類	事業内容
グリーン適格プロジェクト	市役所 RE100 推進事業 公園整備事業（（仮称）旧上瀬谷通信施設公園） 下水道整備
ソーシャル適格プロジェクト	特別養護老人ホーム整備 小中学校整備 児童福祉施設整備 障害者支援施設整備（松風学園再整備）

以上